



外觀  
Appearance

嵌合部詳細 (S=5/1)  
Contact detail (S=5/1)

掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせをお願いいたします。  
The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information for the most current and accurate design information.  
Please request Engineering Drawing information.

- 注1. コンタクト処理  
接触部 : パラジウムニッケルめっき0.1μm以上  
+ 金めっき0.03μm以上  
SMT部 : 金めっき0.03μm上  
下地 : ニッケルめっき
- 注2. コプラナリティ: 0.1mm以下
- 注3. シェル板厚 t=0.2mm
- 注4. コンタクト処理は、RJ-45の規格ではありません。
- 注5. リフロー-DIP対応品 (1リフロー実装を想定)

Note

- 1.Contact plating  
Contact area : Palladium-Nickel 0.1μm min.  
+ Gold 0.03μm min.  
Termination area: Gold 0.03μm min.
- 2.Coplanarity : 0.1mm max.
- 3.Shell thickness : t=0.2mm
- 4.Contact plating is not the standard of the RJ-45.
- 5.This Connector is met by reflow DIP.  
(It is possible by once.)

4	絶縁体B	PA9T (GF)	2		UL94V-0 BLACK
	Insulator B				
3	シェル	りん青銅	1	ニッケルめっき	
	Shell	Phosphor bronze		Nickel	
2	コンタクト	りん青銅	16	注1	
	Contact	Phosphor bronze		See Note 1	
1	絶縁体A	PA9T (GF)	1		UL94V-0 BLACK
	Insulator A				

RoHS compliant

△	Aug. 17 2015	S. W	Revise		
△	May. 22 2015	S. W	Revise		

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	Feb. 20 (2015)	尺 度 SCALE	2 / 1	単 位 UNIT	mm (INCH)	3 角 法	3RD. A. P	<b>HTK</b> 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	RJ-45モジュラージャック 2連リバースSMTタイプ (RoHS) RJ-45 modular jack twin reverse SMT type (RoHS)			
S. WATANABE	S. WATANABE	K. OOKU		Y. KATO	製 番 PART NO.	MOD-WRJ88LY1G+			
					REV.	2B			